

# Камеры термошока жидкостного типа ETSP серия TSL

Камеры термошока жидкостного типа ETSP серия TSL

**Производитель:**

ETSP Co., Ltd

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Камеры термошока жидкость-жидкость ETSP серии TSL предназначены для испытания узлов (как правило, микросхем) на термический удар, подвергая их резким перепадам температур путем попеременного погружения в холодную и горячую ванны с жидкостью.